

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

627

ML4

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

19.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	μm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	---------------	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-070my 330x490mm	50200246	70	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	342		2	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4	
C-RS-FR4-DS-0.93mm-070+070-TG150-HF	50200935	70	L2		
		930		5	
		70	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	342		6	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		8	
A-RS Kupferfolie-070my 330x490mm	50200246	70	RS	9	

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 μm

Tol+:

200 μm

Tol-:

200 μm

Dmax:

2090 μm

Dmin:

1690 μm

Gesamtdicke über alles

0 μm

Tol+:

0 μm

Tol-:

0 μm

Dmax:

0 μm

Dmin:

0 μm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 μm

Tol+:

200 μm

Tol-:

200 μm

Dmax:

2200 μm

Dmin:

1800 μm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1894 μm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik